

PV de séance

ETML-ES

diplôme

Procès-verbal du 29.08.2024

Présents

Loïc David (LDD)Philippe Bovey (PBY)

État des lieux

- Schématique
 - Corrections effectuées
- PCB
 - Revue effectuée le 29.08.2024

Problèmes rencontrés

- Routage
 - Placement de composants trop proche des uns des autres probabilité de difficulté à braser :
 - Résistances trop proches des transistors
 - Condensateurs de découplage trop proche des ICs
 - Espace trop petit entre les condensateurs de découplage et les composants
 - Vias
 - Trop de vias pour le stitching
 - Port programmation et bouton reset
 - Les deux sont trop éloignées du pic32MZ

Solutions proposées par LDD

- Routage
 - Aligner les résistances pour avoir un meilleur espace et une meilleure esthétique
 - Condensateurs de découplage
 - Garder le plus possible 2 mm entre le condensateur et le composant pour permettre de passer avec la panne à braser
 - Vias
 - Refaire un stitching automatique et rajouter quelques vias sur les points importants
 - Port programmation et bouton reset
 - Rapprocher au maximum les deux composants du microcontrôleur





Décisions prises par LDD & PBY

- Priorités du projet
 - Les points prioritaires à tester et programmer ont été mis afin de me permettre de savoir dans quelle direction commencer le soft
 - 1 commande LEDs
 - 2 Filtrage numérique
 - 3 Communication uC-DAC
 - 4 Communication uC-FTDI
 - 5 Sauvegarde Data dans uC
 - 6 Application C#
 - (7) commande matrice à LEDs
- Rédaction du rapport
 - o Important de prendre plus de temps pour rédiger le rapport afin d'éviter de prendre du retard en faisant de l'avance le soir

Suite du projet / objectifs - jusqu'au

Rapport terminer jusqu'à design → 02.09.2024

Prochaine réunion :

Jeudi 29.08.2024 15h00

Destinataires de ce PV

- Philipe Bovey
- Aurélie Cuagnier

Lausanne le 02.09.2024

Loïc David